

武汉锐晶激光芯片技术有限公司高功率半导体激光器芯片研发及产业化项目全
自动剥离机公开招标公告

(招标编号：HBT-15122077-235814)

项目所在地区：湖北省

一、招标条件

本武汉锐晶激光芯片技术有限公司高功率半导体激光器芯片研发及产业化项目全自动剥离机已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为私有资金 0 万元，招标人为武汉锐晶激光芯片技术有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：包含全自动剥离机 1 台的采购安装，交货期：合同生效后 10 个月内，质保期：一年，交货地点：湖北武汉

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)武汉锐晶激光芯片技术有限公司高功率半导体激光器芯片研发及产业化项目全自动剥离机；

三、投标人资格要求

(001 武汉锐晶激光芯片技术有限公司高功率半导体激光器芯片研发及产业化项目全自动剥离机)的投标人资格能力要求：1、投标人如为代理商，必须具备货物制造商针对本项目的唯一授权书。投标人须为独立法人，提供营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证的复印件或“三证合一”后加载统一社会信用代码的营业执照。

2、投标人应有本次招标货物同类型设备的销售业绩，并在投标文件中提供近 3 年（投标截止之日往前推算 3 年）不少于 5 份业绩的销售合同、技术协议等资料复印件作为证明材料。非同类型设备资料证明视为单份业绩证明无效。

3、本项目不接受联合体投标，投标人不存在责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态。；

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2023 年 12 月 12 日 08 时 30 分到 2023 年 12 月 18 日 17 时 00 分

获取方式：方式一：现场获取：符合资格的投标人应当在获取时间内，提供以下材料领取招标文件。1. 法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件领

取。2. 法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书及受托人身份证原件领取。方式二：网上获取。招标文件线上领取，登陆“湖北省招标股份有限公司”官网（www.hbbidding.com.cn），进入“电子服务系统”，按照“操作指引”完成获取。；标书发售窗口联系方式：027-87273107。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年01月03日14时30分

递交方式：湖北省招标股份有限公司（地址：武汉市武昌区中北路108号兴业银行大厦五楼10号开评标室）纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年01月03日14时30分

开标地点：湖北省招标股份有限公司（地址：武汉市武昌区中北路108号兴业银行大厦五楼10号开评标室）

七、其他

一、项目概况

- 1、招 标 人：武汉锐晶激光芯片技术有限公司
- 2、项目名称：武汉锐晶激光芯片技术有限公司高功率半导体激光器芯片研发及产业化项目
- 3、招标编号：HBT-15122077-235814
- 4、招标内容：包含全自动剥离机1台的采购安装，交货期：合同生效后10个月内，质保期：一年，交货地点：湖北武汉

二、投标资格及要求：

- 1、投标人如为代理商，必须具备货物制造商针对本项目的唯一授权书。投标人须为独立法人，提供营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证的复印件或“三证合一”后加载统一社会信用代码的营业执照。
- 2、投标人应有本次招标货物同类型设备的销售业绩，并在投标文件中提供近3年（投标截止之日往前推算3年）不少于5份业绩的销售合同、技术协议等资料复印件作为证明材料。非同类型设备资料证明视为单份业绩证明无效。
- 3、本项目不接受联合体投标，投标人不存在责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态。

三、投标报名及投标文件递交：

- 1、投标报名：(1) 时间：2023年12月12日至2023年12月18日(北京时间每天上午8:30~12:00、下午14:00~17:00)。(2) 地点：武汉市武昌中北路108号兴业银行大厦五层湖北省招标股份有限公司标书发售窗口。(3) 方式：方式一：现场获取：符合资格的投标人应当在

获取时间内，提供以下材料领取招标文件。1. 法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书及法人代表人身份证原件领取。2. 法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书及受托人身份证原件领取。方式二：网上获取。招标文件线上领取，登陆“湖北省招标股份有限公司”官网（www.hbbidding.com.cn），进入“电子服务系统”，按照“操作指引”完成获取。；标书发售窗口联系方式：027-87273107。（四）售价：500 元，售后不退。

2、投标文件应于[2024 年 1 月 3 日][14: 30]递交到[湖北省招标股份有限公司（地址：武汉市武昌区中北路 108 号兴业银行大厦五楼 10 号开评标室）]，迟到的投标文件将被拒绝。

3、定于[2024 年 1 月 3 日][14: 30]，在湖北省招标股份有限公司（地址：武汉市武昌区中北路 108 号兴业银行大厦五楼 10 号开评标室）公开开标。届时投标人可派代表出席开标仪式。

四、质疑

我公司受理项目质疑（异议）的部门为运营管理部；联系人：刘刚；联系电话：027-87816246。

五、发布公告的媒介

本次招标公告同时在“中国招标投标公共服务平台”、“湖北省招标股份有限公司网站”上发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：武汉锐晶激光芯片技术有限公司

地 址：武汉东湖新技术开发区科技三路 99 号（自贸区武汉片区）

联 系 人：陈晨

电 话：027-59394915

电子邮件：/

招标代理机构：湖北省招标股份有限公司

地 址：武汉市武昌区中北路 108 号兴业银行大厦五层

联 系 人：居羿、方勇、杨洵

电 话：027-87273661

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）